PAT-NO: JP404016132A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04016132 A

TITLE: PROTECTIVE COVER FOR GROWING

PHOTODEGRADABLE PLANT

PUBN-DATE: January 21, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MIYAKE, SHIRO SASAKI, TOMIO

KOTANI, KUNIO

AKIMOTO, ISAMU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY
CHUBU NOUZAI KK N/A
NIPPON UNICAR CO LTD N/A

APPL-NO: JP02117478

APPL-DATE: May 9, 1990

INT-CL (IPC): A01G013/04, C08L073/00

US-CL-CURRENT: 47/31.1

# ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a protective cover for growing plants excellent in photodegradability, heat insulating properties, weather resistance, durability, protective properties against insect pests, etc., by constructing the cover from an upward tapered conical structure formed from a film of an ethylene/carbon monoxide copolymer.

CONSTITUTION: An ethylene/carbon monoxide copolymer alone or a resin composition composed of the aforementioned copolymer and an inorganic filler (e.g. silica or alumina) is formed into the shape of a film. The resultant film is then used to prepare an upward tapered conical structure and employed as a protective cover for growing plants. Openings such as small holes, as desired, can be formed in the vicinity of the top of the protective cover. Furthermore, the vicinity of the lower part can be partially cut off to impart function to take in the outside air. The obtained protective cover is naturally degraded when use of the cover is finished without causing pollution.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-16132

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月21日

A 01 G 13/04 C 08 L 73/00

LQQ

7162-2B 9167-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全6頁)

会発明の名称 光崩壊性植物成育用保護カバー

> 20特 願 平2-117478

22出 願 平2(1990)5月9日

@発 明 三笔 者 志 郎 愛知県岩倉市石仏町中屋敷581-4

@発 明 佐々木 者

·愛知県名古屋市西区南堀越1丁目7-25

富雄 @発 小 谷 邦 明 者 雄

神奈川県横浜市神奈川区神大寺町3-5-10-104

⑫発 明 者 秋 元 千葉県松戸市五香六実7-273

勿出 願 人 中部農材株式会社 勿出 願 人 日本ユニカー株式会社

愛知県一宮市千秋町町屋字宮浦2447

東京都千代田区大手町2丁目6番1号

70代 理 人 弁理士 阿 形 外2名

1. 発明の名称 光崩壊性植物成育用保護カバー

### 2. 特許請求の範囲

Ⅰ エチレン~一酸化炭素共重合体のフイルムで 形成された上方先細状の円錐状構造体から成るこ とを特徴とする光崩壊性植物成育用保護カバー。 2 エチレン - 一酸化炭素共重合体と無機充てん 剤から成るフイルムで形成された上方先細状の円 錐状構造体から成ることを特徴とする光崩壊性植 物放育用保護カバー。

- 3 頂部近傍に単一又は複数の開口が設けられて いる請求項】又は2記載の保護カバー。
- 4 開口が小孔である請求項3記載の保護カバ
- 5 下部近傍を部分的に切除して外気取り入れ機 能を付与した請求項1ないし4のいずれかに記載 の保護カバー。

#### 3. 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

本発明は、例えばすいか、かほちゃ、かんびょ う、ナス、ピーマン、トマトなどの植物の青苗な どに好適な、保湿性及び光崩壊性に優れた植物成 青用保護カバーに関するものである。

## 従来の技術

すいか、かぼちゃ、かんびょう、ナス、ピーマ ン、トマト、トウガラシ、タバコ、ホオズキ、シ ソ、キュゥリなどの植物は、祖床で約3~10cmの 苗を作り、これを露地に移植し、皮青させている。 露地權えには植物の種類、場所、気候などによっ て種々異なった方法が採られ、中でも特に早春ま だ気温が低いころや、複雷、降霜、冷雨のころに は植物を保護するために、また季節的には暖かく なった場合でも強異や鳥獣や害虫の害から守るた めに、ハウスを作り、ポリエチレンフィルム、塩 ビフイルムなどで保護する方法が多用されている。 しかしながら、このようなハウスはフイルムを 支える構造体を要するためコスト高になるし、ま

-219-

た少量栽培には向かず、特殊地形の場所にも採用 されないという問題がある。

また、露地植えは通常一本ごとに適度の間隔を あけて植えられるので、それぞれに紙、ブラスチッ クフイルムなどで作った被覆体を竹、木、金属棒、 プラスチック棒などの支持体の上にかぶせて作っ た保護カバーをかけることも行われている。

しかしながら、紙は風雨に弱く、すぐ損傷する 上に、日光を遮断して植物の成青に必要な光量を 減少させるという欠点がある。

一方、安価で強度があり、比較的光透過性の良好なポリエチレン、ポリ塩化ビニルなどのプラスチックフィルムも用いられているが、植物が露地植えされてから、約2~4ヶ月たち、風雨に対けても耐えられるだけ根、幹が成長し、保護カバーの容積より大きくなってきた場合、保護カバーを除去しないと保護カバーに制約されて植物が矮水化され、健全な成長が妨げられて所望の果実、業などが得られにくく、しかも植物成長後の保護カバーの除去は人手など手間と費用を要する上に、

崩壊するか、あるいは植物の成青力によって破られる植物成青用保護カバーを提供することを目的としてなされたものである。

#### 課題を解決するための手段

本発明者らは、前記の好ましい性質を有する保護カバーを開発するために種々研究を重ねた結果、保護カバーを形成するフイルムの素材をエチレンー一酸化炭素共重合体、あるいはそれと無機充てん利から成る樹脂組成物とするとともに、全体を上方先細状の円錐状構造体にすることにより、その目的を達成しうることを見出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明は、エチレン - 一酸化炭素共 重合体あるいはそれと無機充てん剤から成るフィ ルムで形成された上方先細状の円錐状構造体から 成ることを特徴とする光別壊性植物成青用保護カ パーを提供するものである。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明の保護カバーを形成させるフイルムの素 材は、エチレン - 一酸化炭素共重合体単独である 除去したプラスチックフィルム廃棄物の処理が面倒であった。例えば、塩ビフィルムは焼却すると 有毒な塩素ガスを発生し、ポリエチレンは焼却炉 を破損するし、またこれらのプラスチックフィル ムは自然界に放置しても分解せず公 の原因となっ ていた。

また、温床から露地に移植されたばかりの苗は、 時期的にも3~4月の比較的気温の低い時期であ り、保護カバー内の温度が低く、特にポリエチレ ンフイルムは赤外線を透過させるので夜間温度が 下り、苗の成實に望ましくないし、また苗が保護 カバー内一杯に成育する5~6月には気温も上昇 し、日によっては25℃以上に上昇することもあっ て、保護カバー内がむれ、植物がしおれてしまう 程になるという問題があった。

# 発明が解決しようとする課題

本発明は、このような従来の保護カバーのもつ 欠点を克服し、風雨、雪霜、寒暖等に対して耐鉄 性があり、耐久性があり、保湿性に優れ、植物が 皮育して保護カバーの必要がなくなったとき自然

か、あるいはエチレン - 一酸化炭素共重合体と無 機充てん剤とから成る樹脂組成物であることが必 要である。

このエチレン~一酸化炭素共重合体はエチレン 単位を主たる構成成分とし、一酸化炭素又はこれ とエチレン性不飽和化合物とを共重合させたもの であり、例えば以下のようにして製造される。

高圧法低密度ポリエチレン製造装置を用い、反応温度150~300℃、圧力500~3000気圧の条件下、ジラウロイルパーオキシド、 i ー ブチルパーイソブチレート、 i ー ブチルパーアセテート、 a, a'ーアゾビスイソブチロニトリルなどのフリーラジカル発生剤をベンゼン、ケロセン、又は鉱油などの不活性有機溶剤に溶解したものを反応器に注入し、エチレンと一酸化炭素、さらに必要に応じ他のエチレン性不飽和化合物とを共重合させる。

他の方法としては、中低圧装高密度ポリエチレン製造装置を用い、反応温度50~150℃、200気圧を超えない圧力という条件下、配位触媒又は金属触媒、例えばチーグラー型、ナッタ型又はフィリッ

プス型触媒などを用い、スラリー法、溶液法、気 相法などで同様に共重合させるようにしてもよい。

前記エチレン性不飽和化合物としては、プロピレン、プテン-1、4-メチル-ペンテン-1、ヘキセン-1、オクテン-1、ノネン-1、デセン-1、ドデセン-1などのα-オレフィン、酢酸ビニル、酪酸ビニルなどのビニルエステル、(メタ)アクリル酸、マレイン酸、フマル酸などの不飽和カルポン酸、(メタ)アクリル酸プチルなどの不飽和カルポン酸エチル、(メタ)アクリル酸プチルなどの不飽和カルポン酸エステルなどの他、アクリロニリトル、アクリルアミド、ビニルメチルエーテル、ビニルフェニルエーテル、スチレン、塩化ビニル等が挙げられ、特に光崩壊性、保温性に優れる酢酸ビニル、アクリル酸エチルが好ましい。

ェチレンに対する一酸化炭素の重合速度は通常 約5倍であるので、エチレン対一酸化炭素の反応 器内の比率は90:10ないし99.9:0.1にして反応 させるのが望ましく、この場合一酸化炭素の含有 量が0.05~50重量%、好ましくは0.2~10重量%

ることなく、日照量を多く受けることができ、植物の成長端は上方にあって、保護カバーは上方程 面積が小さくなっているから、植物の成長力によりフィルムを突き破るとき単位体積当りより大きな力が作用し、フィルムは容易に破られる。

また、このカバーの頂部近傍に単一又は複数の 開口を設けると、適宜水分が補給され、カバー内 の過度の気温上昇が抑制され、植物の成長力によ るカバーの破れが促進される。

この単一開口は、例えば円錐体の頂部を切り落として直径約2~5 cmの小孔をあけるなどして作成される。この口径があまり大きすぎると外気が容易に流入しやすくなり、保湿性が低下し、虫虫 響害、需害等を受けやすくなる。また、複数の関口は例えば円錐体の頂部近傍に複数の約0.1~2 cm程度の小孔あるいはスリットをあけるなどして作成される。この口径があまり小さすぎると外気を変通性がほとんどなくなり、水分の補給、内部のむれの防止等が不十分となるし、またあまり大きすぎると外気が容易に流入しやすくなり、保

の共重合体が得られる。この一酸化炭素の含有量が0.2重量%未満では保護カバーの光崩壊性が十分ではなく、植物の成青力によって保護カバーを破ることが困難となる傾向が生じるし、また10重量%を超えるとフイルムの成形性が低下する上に、光崩壊性についても含有量の増える程には効果の向上は望めず経済的でなくなる傾向が生じる。

本発明においてエチレン性不飽和化合物を共重合体の構成単位とするときには、その共重合体中の含有量は30重量%を超えない量とするのが好ましく、10~20重量%とするのがより好ましい。この含有量が30重量%を超えるとフイルムの成膜性が劣化する。10~20重量%の範囲内の含有量がフィルムの成膜性、無機充てん材の混和性、保温性、機械的強度等の面からみで好ましい。

次に、本発明の保護カバーは上方先細状の円錐 状構造体であることが必要である。特に有利な形 状は第1図に斜視図で示すような円錐体である。 このような形状にすることにより、風圧を緩和し、 複雪があっても類斜面を雪が滑り落ちて圧壊され

温性が低下し、虫害、雪害、霜害等を受けやすくなる。

第2図(イ)及び(ロ)は、円錐体頂部を切断して 関口を設け、さらに頂部近傍に数段にわたり複数 の小孔を設けた保護カバーの1例、及び円錐体頂 部近傍に数段にわたり複数のスリットを設けた保 護カバーの1例をそれぞれ示す斜視図である。

また、本発明においては、保護カバーの下部近 傍を部分的に切除して外気取り入れ口を設けるよ うにしてもよい。

本発明の保護カバーのフイルム厚さは、植物の成長力によって自然に破られるように通常は10~200μ、好ましくは15~50μに設定されている。この厚さが薄すぎると保護カバーの作成が困難となり、保護カバーの設営作業が大変になるし、また厚すぎると植物の成長力によるフィルムの破壊が困難になり、経済性も低下する。

保護カバーの大きさは特に制限されないが、すいか、かぼちゃ、かんびょう、ナス、キュウリ、トマト用などには、底部の径が10~30cm、高さが

20~50cm程度が好ましい。この大きさがあまり小さすぎると青苗など植物青成が困難になるし、またあまり大きすぎると経済的でなくなるので、作物の成青時期、成青経期、大きさ等を考慮して適宜選択するのが好ましい。

応じ、従来保護カバーに慣用されている種々の 加成分、例えば防暴剤、無滴剤、霧発生防止剤、 酸化安定剤、紫外線安定剤、防カビ剤、顔料等の 着色剤、可塑剤、離燃剤、ゴム類等を任意成分と して適宜配合することができる。

本発明の保護カバー用樹脂あるいは樹脂組成物は、エチレン - 一酸化炭素共重合体単独、あるいはこれに無機充てん剤、及び所望により上記任意成分を加え、リボンブレンダー、パンバリーミキサー、加圧ニーダー、二軸押出機、ブスコニーダー、ヘンシェルミキサー、ロールニーダー、スーパーミキサー、その他従来から知られている配合機、混合機に仕込み混練することによって調製される。

このようにして得られる樹脂あるいは樹脂組成物は、それ自体既知の方法、例えば下ダイ押出法、インフレーション押出法などの押出成形法、カレンダー法、溶液流延法などによりフィルムに成形される。次いで、このフイルムを所定の形状、例えば円錐体の展開図形に相当する層型などに敷断

ケートゲル、アルミン酸ソーダ、水酸化ジルコニ ウムヒドロタルサイト、ケイ酸カルシウム、など が挙げられる。これらの無機充てん剤はフィルム のベタツキを抑制し、保温性を維持し、あるいは 赤外線吸収性を有し、前記共重合体の光崩壊性を 促進するなどの作用を奏する。また、粒度は1~ 30 μ程度が好ましく、1 μ未満では前記共重合体 への提練が困難になるし、また30μを超えると抵 加量を増大しても特に効果の向上はあまり望めな い。そして、フィルムの厚さに応じて、種類と配 合量が決められるが、配合量は基材の前記共重合 体に対し、通常20重量%を紹えない量、好まして は2~10重量%の範囲で用いられる。この配合量 が2重量%未満であっても保湿性、光崩壊性の効 果は若干あるものの不十分であるし、また20重量 %を超えるとフィルムの製造が困難になり、フィ ルム強度も低下し、光透過量が減少するので望ま しくない。

本発明の保護カバーには、前記の必須成分以外 に、本発明の目的をそこなわない範囲で、必要に

し、所望に応じ所定の位置に小孔等の関口をあけ、 所定位置をヒートシールすることによって本発明 の保護カバーが作成される。

#### 発明の効果

本発明の保護カバーは、光期壊性共重合体単独、あるいはこれに加えて無機充てん剤を素材としたフイルムで形成された上方先細状の円錐状構造体から成り、場合により適所に開口を設けたり、適所を切除したりしているので、風雨、雪霜、寒暖などに対して耐候性を有し、耐久性があり、鳥獣、寒暖などに対する保護性に優れ、保護カバーを破ることができ、保護カバーを破ることができ、保護カバーを破ることができ、保護カバーを破ることができ、保護カバーを破ることができ、保護カバーを破ることができ、保護カバーを破ることができ、保護カバーを破ることができ、保護カバーを破ることができ、保護カバーを破ることができ、保護カバーは光崩壊性であっている。

#### 実施例

次に実施例によって本発明をさらに詳細に説明

する。

#### 実施例1

エチレン - 一酸化炭素共重合体(一酸化炭素含有量0.9%、メルトインデックス0.75g/10分、密度0.930g/cm²) 100重量部、酸化ケイ素(日本アエロジル社製、商品名アエロジル300)2重量部、滑剤(エルカ酸アマイド)0.07重量部及び防量剤(ソルビタンモノオレエート、日本ケミカル社製)2重量部をバンバリーミキサーを用いて140℃で10分間遅速したのち、押出機でペレットに成形した。

このようにして得られたペレットを用いてインフレーション法で40μのチューブラーフイルムを製造し、これを敷断して円鍵体の底部直径30cm、高さ30cmの円錐状フィルム構造体を作り、頂点から5cmのところに同心円上に等間隔で0.5cm直径の小孔を10個あけ、さらに頂点から7cm、9cm、11cm及び13cmのところに同心円上に等間隔で0.5cm直径の小孔をそれぞれ13個、16個、19個及び22個あけた。最後に頂点から羧線に沿って2cmのとこ

クス5g/10分、密度0.935g/cm³のエチレンーー酸化炭素共重合体を用いたこと以外は実施例1と同様にして保護カバーを作成し、その評価試験を実施例1と同様に行ったところ、保温性については保護カバー内外の温度差が1.1℃であり(小孔のないものは2.1℃)、光崩壊性については70日後手でもむと粉々になった。

## 実施例3

実施例1のエチレンー一酸化炭素共重合体に代えて一酸化炭素含有量10重量%、メルトインデックス7g/10分、密度0.94g/cm³のエチレンー一酸化炭素共重合体を用い、無機充てん剤は全く用いなかったこと以外は実施例1と同様にして保護カバーを作成し、その評価試験を実施例1と同様に行ったところ、保温性については保護カバー内外の温度差が0.4℃であり(小孔のないものは0.8℃)、光崩壊性については60日後手でもむと粉々になった。

### 実施例 4

実施例1の酸化ケイ素に代えて酸化チタン、水

ろを 1 周ぐるりと直線的に切断し、保護カバーを 作成した。

次に、この保護カバーの保温性と光崩壊性の評価試験を行った。

保護カバーの内側に第3回に示すように同心円 状の支持体を入れ、これにより高さ5 cmに植えられたトマトを覆った。深夜の保護カバー内の湿度 は外気温度と比べて0.8℃高かった。(なお、円錐 体に小孔を全くあけなかった場合には、1.8℃高 かった。)

80日後トマトは30cmに成長し、円錐体の頂部に達し、その後成長とともに頂部の切れ目から外側に成長していき、頂部近傍の、日光により崩壊し引裂強度の弱くなった保護カバーを開裂していき、人手をかけることなく自然にトマトの成宵木となった。保護カバーは90日後手でもむと粉々になる程光崩壊が進行していた。

#### 実施例2

実施例1のエチレン - 一酸化炭素共重合体に代 えて一酸化炭素含有量6重量%、メルトインデッ

酸化マグネシウム、リン酸カルシウム、炭酸カルシウム、硫酸パリウム、アルミニウムシリケート ゲルを用いたこと以外は実施例1と同様にして保 護カバーを作成し、その評価試験を実施例1と同様に行ったところ、保温性、光崩壊性のいずれに ついても実施例1とほぼ同様な結果が得られた。

全く小孔や切れ目を作らなかったこと以外は実施例1と同様にして保護カバーを作成し、その評価試験を実施例1と同様に行ったところ、保温性については保護カバー内の温度は外気温度と比べて1.8℃高く、光崩壊性については70日後手でもむと粉々になった。

#### 4. 図面の簡単な説明

実施例 5

第1図は、本発明の保護カバーの1例の斜視図、第2図(イ)及び(ロ)は、本発明の保護カバーの他の例の斜視図、第3図は、支持体が付設された本発明の保護カバーの1例の斜視図である。

